

1.重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

报告书名称	中京电子	股票代码	002579
报告书上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	傅道臣	董监高	
电话	0752-2288573	0752-2288573	
传真	0752-2288573	0752-2288573	
电子邮箱	abdf@zjcepc.com	hangnude@zjcepc.com	

2.主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 □ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	226,245,387.65	202,398,113.76	11.78%
营业成本	193,422,578.64	174,500,965.37	10.80%
销售费用	4,922,127.70	3,564,210.29	38.10% 主要是本期加大业务开发力度,销售费用相应增加
管理费用	23,723,444.36	21,145,472.76	12.19%
财务费用	-2,318,970.33	-2,371,507.47	-2.22%
所得税费用	944,079.77	819,497.44	13.59%
研发费用	7,924,130.64	7,612,985.95	4.09%
经营活动产生的现金流量净额	6,121,180.93	13,967,656.32	4.68%
投资活动产生的现金流量净额	-34,342,019.28	-18,016,736.05	90.61% 主要是投资项目及柔性电路板(PCB)建设项目的支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	66,694,819.28	-7,015,375.90	1,049.41% 主要是本期银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	46,913,018.65	-11,144,292.48	520.96% 主要是本期银行借款增加
经营活动产生的现金流量净额	954,762.22	707,656.13	34.92% 主要是投资项目及柔性电路板(PCB)建设项目的支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-32,473,026.26	-423,072.26	99.06% 主要是本期银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,215,920.00	560,079.94	117.13% 主要是本期银行借款增加
货币资金	159,913,706.79	210,27,039.73	-24.15%
应收票据	12,921,820.78	9,944,817.20	29.94% 主要是报告期票据增加
应付账款	18,260,678.83	2,945,557.14	520.00% 主要是本期银行借款增加
应付利息	460,500.00	2,049,333.35	-77.53% 主要是募集资金使用情况变化,利息收入减少
其他应收款	8,658,315.30	3,016,084.06	187.07% 主要是投资项目进口设备保证金增加
其他流动资产	5,132,457.24	100.00%	主要是本期银行借款增加
在建工程	297,365,113.39	190,351,811.00	56.22% 主要是本期银行借款增加
短期借款	65,000,000.00	100.00% 主要是本期银行借款增加	
应付票据	77,279,833.71	57,487,638.05	34.43% 主要是向供应商支付的银行承兑汇票增加
预收款项	149,154.64	254,770.14	-41.46% 主要是本期预付款项减少
应付账款	1,387,936.73	2,170,858.29	-36.07% 主要是本期预付款项减少
一年内到期的非流动负债	230,420.92	-	-100.00% 主要是短期租赁设备合同到期

公司报告期间构成或利润来源发生重大变动

公司报告期间构成或利润来源没有发生重大变动。

公司报告期间所处行业、募集资金和项目组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期间总金额的经营计划在报告期内的进展情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期间执行的年度经营计划,较好地完成上半年的营业收入、利润等经营目标

□ 适用 □ 不适用

2.积极推进项目的建设工作,年产能36万平方米的密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)建设已于报告期内顺利实施。

3.年产能20万平米的柔性印制电路板(PCB)建设项目经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决议“印制电路板(PCB)产业项目”的投资规模为:7,000.00平方米于厂房内生产,6,000.00平方米用于公司自有物业的整合。本次变更后,(PCP)建设项目建设周期

三、主营业务构成情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	226,245,387.65	202,398,113.76	11.78%	
营业成本	193,422,578.64	174,500,965.37	10.80%	
销售费用	4,922,127.70	3,564,210.29	38.10% 主要是本期加大业务开发力度,销售费用相应增加	
管理费用	23,723,444.36	21,145,472.76	12.19%	
财务费用	-2,318,970.33	-2,371,507.47	-2.22%	
所得税费用	944,079.77	819,497.44	13.59%	
研发费用	7,924,130.64	7,612,985.95	4.09%	
经营活动产生的现金流量净额	6,121,180.93	13,967,656.32	4.68%	
投资活动产生的现金流量净额	-34,342,019.28	-18,016,736.05	90.61% 主要是投资项目及柔性电路板(PCB)建设项目的支出增加	
筹资活动产生的现金流量净额	66,694,819.28	-7,015,375.90	1,049.41% 主要是本期银行借款增加	
现金及现金等价物净增加额	46,913,018.65	-11,144,292.48	520.96% 主要是本期银行借款增加	
经营活动产生的现金流量净额	954,762.22	707,656.13	34.92% 主要是投资项目及柔性电路板(PCB)建设项目的支出增加	
投资活动产生的现金流量净额	-32,473,026.26	-423,072.26	99.06% 主要是本期银行借款增加	
筹资活动产生的现金流量净额	1,215,920.00	560,079.94	117.13% 主要是本期银行借款增加	
货币资金	159,913,706.79	210,27,039.73	-24.15%	
应收票据	12,921,820.78	9,944,817.20	29.94% 主要是报告期票据增加	
应付账款	18,260,678.83	2,945,557.14	520.00% 主要是本期银行借款增加	
应付利息	460,500.00	2,049,333.35	-77.53% 主要是募集资金使用情况变化,利息收入减少	
其他应收款	8,658,315.30	3,016,084.06	187.07% 主要是投资项目进口设备保证金增加	
其他流动资产	5,132,457.24	100.00%	主要是本期银行借款增加	
在建工程	297,365,113.39	190,351,811.00	56.22% 主要是本期银行借款增加	
短期借款	65,000,000.00	100.00% 主要是本期银行借款增加		
应付票据	77,279,833.71	57,487,638.05	34.43% 主要是向供应商支付的银行承兑汇票增加	
预收款项	149,154.64	254,770.14	-41.46% 主要是本期预付款项减少	
应付账款	1,387,936.73	2,170,858.29	-36.07% 主要是本期预付款项减少	
一年内到期的非流动负债	230,420.92	-	-100.00% 主要是短期租赁设备合同到期	

公司报告期间构成或利润来源发生重大变动

公司报告期间构成或利润来源没有发生重大变动。

公司报告期间所处行业、募集资金和项目组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期间总金额的经营计划在报告期内的进展情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期间执行的年度经营计划,较好地完成上半年的营业收入、利润等经营目标

□ 适用 □ 不适用

2.积极推进项目的建设工作,年产能36万平方米的密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)建设已于报告期内顺利实施。

3.年产能20万平米的柔性印制电路板(PCB)建设项目经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决议“印制电路板(PCB)产业项目”的投资规模为:7,000.00平方米于厂房内生产,6,000.00平方米用于公司自有物业的整合。本次变更后,(PCP)建设项目建设周期

三、主营业务构成情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	226,245,387.65	202,398,113.76	11.78%	
营业成本	193,422,578.64	174,500,965.37	10.80%	
销售费用	4,922,127.70	3,564,210.29	38.10% 主要是本期加大业务开发力度,销售费用相应增加	
管理费用	23,723,444.36	21,145,472.76	12.19%	
财务费用	-2,318,970.33	-2,371,507.47	-2.22%	
所得税费用	944,079.77	819,497.44	13.59%	
研发费用	7,924,130.64	7,612,985.95	4.09%	
经营活动产生的现金流量净额	6,121,180.93	13,967,656.32	4.68%	
投资活动产生的现金流量净额	-34,342,019.28	-18,016,736.05	90.61% 主要是投资项目及柔性电路板(PCB)建设项目的支出增加	
筹资活动产生的现金流量净额	66,694,819.28	-7,015,375.90	1,049.41% 主要是本期银行借款增加	
现金及现金等价物净增加额	46,913,018.65	-11,144,292.48	520.96% 主要是本期银行借款增加	
经营活动产生的现金流量净额	954,762.22	707,656.13	34.92% 主要是投资项目及柔性电路板(PCB)建设项目的支出增加	
投资活动产生的现金流量净额	-32,473,026.26	-423,072.26	99.06% 主要是本期银行借款增加	
筹资活动产生的现金流量净额	1,215,920.00	560,079.94	117.13% 主要是本期银行借款增加	
货币资金	159,913,706.79	210,27,039.73	-24.15%	
应收票据	12,921,820.78	9,944,817.20	29.94% 主要是报告期票据增加	
应付账款	18,260,678.83	2,945,557.14	520.00% 主要是本期银行借款增加	
应付利息	460,500.00	2,049,333.35	-77.53% 主要是募集资金使用情况变化,利息收入减少	
其他应收款	8,658,315.30	3,016,084.06	187.07% 主要是投资项目进口设备保证金增加	
其他流动资产	5,132,457.24	100.00%	主要是本期银行借款增加	
在建工程	297,365,113.39	190,351,811.00	56.22% 主要是本期银行借款增加	